2016年8月10日13:50-14:10 WEOM09

第13回日本加速器学会年会 高周波加速空胴/LLRF口頭発表

EUV光源加速器に適した 9 セル超伝導空洞のRF設計

○<u>許斐太郎</u>、梅森健成、久保毅幸、阪井寛志、加古永治(KEK) 沢村勝(QST)、太田智子(東芝)



1.EUV空洞の設計目標 1. EUV計画について 2. cERLの実績について 3. EUV空洞の設計目標 2.EUV空洞の設計方法 1. センターセル形状の特性 2. ビームパイプ径 3. エンドセル形状の変形方法 4. HOMに対する最適化 3.EUV空洞のパラメータ 1. 加速モードについて 2. HOMについて 4.まとめ

EUV空洞の設計目標 - EUV計画について

- 半導体微細加工のためのリソグラフィ用光源は短波長化し、
- 波長13.5nm,出力250WのLPP(Laser Produced Plasma)光源の開発が進んでいる。



ウシオ電気 光技術情報誌「ライトエッジ」No30 (2008.3)より

- 次世代光源として、13.5nm,10kW級の光源が要求されている。
- この要求を満たす方法の1つとしてERL+FEL光源が提案されている。
 メFKはのメ FPL (*FPL)の経験ためも、 スツ きもうにも思えば可能でもって、
- KEKはCW-ERL(cERL)の経験を生かして迅速な設計開発が可能である。



EUV空洞の設計目標 - EUV計画について

- cERLでは2台の9セル超伝導空洞を安定に運転してる。
- この実績に基づいてEUVに適した空洞設計を行う。



超伝導空洞に関する設計方針

cERLの100mA対応の設計から10mA対応の設計へ見直すことで、 加速電界12.5MV/mの実現が可能である。

EUV空洞の設計目標 - c ERLの実績について

・ 大電流加速器ではBBUが最大の問題
 ⇒ cERLでは大口径アイリス(Model-2)を採用した。

Model-2空洞 大口径アイリス+両側 Large Beam pipe



フィールドエミッションにより安定運転電界が~8.5 MV/mに制限される。

	Model-2	TESLA
周波数 (MHz)	1300	1300
アイリス径 (mm)	80	70
R/Q (Ω)	897	1036
G (Ω)	289	270
Ep/Eacc	3.0	2.0
Hp/Eacc (mT/(MV/m))	4.25	4.26

EUV空洞の設計 Ep/Eaccを2に下げることで、Eacc 12.5 MV/mを実現する。

EUV空洞の設計目標 – EUV空洞の設計目標

100mA対応から10mA対応に変更した設計の見直しを行う。

加速モード

Model-2空洞の運転実績: 8.5 MV/m
Ep/Eacc比: 3:2
予測電界Eacc=
$$8.5(MV/m) \times \frac{3}{2} = 12.75(MV/m)$$

目標加速電界12.5 MV/mは十分達成可能。

Monopole HOM

cERLのHOMダンパー単体試験より数十Wの発熱は許容範囲 ⇒ HOMの発熱を~10Wに抑えることを目標とする。

Monopole HOMの目標インピーダンス:

$$P_{b} = \left(\frac{R}{Q}\right) Q_{ext} I_{0}^{2} \Rightarrow \left(\frac{R}{Q}\right) Q_{ext} = \frac{P_{b}}{I_{0}^{2}} = \frac{10W}{(0.02A)^{2}}$$

$$\left(\frac{R}{Q}\right) Q_{ext} < 2.5 \times 10^{4}$$

6

EUV空洞の設計目標 – EUV空洞の設計目標 Dipole HOM

Model-1空洞をEUVに用いたときのBBU limitは~190mAと予測される(S.Chen)。



EUV空洞の設計目標 – Centerセル形状の特性

TESLA空洞をベースに、 "9-Cell空洞 + 両側Large BP + HOMダンパー"の組み合わせで最適形状を探す。 CenterセルにTESLA形状を採用する。





Centerセルがパスバンドを支配する。



- R/Q又は、Rt/Qの変化は大きくない。
- Qextを下げることが大事。

HOMはBPでダンプされるため、 EndセルとCenterセルのインピーダンス、 つまり、周波数を合わせることが重要



EUV空洞の設計方法 –Beam pipe 径

Beam Pipe径は p100mmと p110mmにする。

- 加速モードの染出しを抑えるために、Beam pipe径は小さくする。
- 周波数をコントロールしにくい高周波HOMのために非対称形状にする。
- Rt/Qが低いDipole(TE111)の低周波部分はφ110BPから抜く。
- それ以外のDipole、Monopoleは両側から抜く。







A1

A2

Δ3.

Shape parameters

R1

Xlen

EUV空洞の設計方法 – End セル形状の変形方法

Endセル周波数をCenterセル周波数に合わせたい しかし、同時に3つ以上のHOM周波数を合わせると不可能な形状になるため不可。

- φ110BP側セルはTE111、TM011を合わせる。
- ・ φ100BP側セルはTM110、TM011を合わせる。



最小Qextの形状を探索する条件

- リエントラントにならない形状: Xlen-A1-A2>0mm
- プレス可能な形状:
 絶対値>5mm
- 現実可能な形状: 変化量<20mm

φ110BP側セルをΔf (TE111)=0MHz、 Δf(TM011)=0MHzとした場合のQext(TE111)



EUV空洞の設計方法 - Dipole HOMに対する最適化

Endセルの計算ではπモード周波数を計算しているため、 インピーダンスの高いモードと合わせるためには周波数を振って探索する。



Dipole Modeはどちらも目標値を下回る。⇒Monopole HOMに対して最適化する。



EUV空洞のパラメータ



Parameter	EUV	Model-2	TESLA
RF Freqency (MHz)	1300	1300	1300
R/Q (Ohm)	1009.2	897	1036
Geometrical Factor (Ohm)	269.2	289	270
Ep/Eacc	2.03	3.0	2.0
Hp/Eacc (mT/(MV/m)	4.23	4.35	4.26



まとめ

Monopole HOM (TM011)に重点を置いて検討し、
 EUV用10mA級対応の主超伝導加速空洞を設計した。

EUV主要空洞パラメータ:

- 加速電界12.5MV/mを実現するために、
 cERLの実績を反映させてEp/Eacc=2.03とした。
 Ep/Eacc ~2 のTESLA空洞をベースとした。
- Dipole HOMは3x10⁴ Ohm/cm²/GHzが最大で、 BBU limitは190 mA以上。
- Monopole HOMは5x10⁴ Ohmが最大で、 最大20Wの発熱がある。